

▲ 圖書目錄：

編者的話

-300期與25年之後

封面故事

- 物聯網樣貌加速成形
- 溫度記錄器須滿足冷鏈要求
- 可穿戴設備改變人類生活方式
- 能耗成物聯網發展關鍵

新聞分析

- LTE持續演進帶動5G市場加速起飛
- 低階手機面板供不應求中國面板廠磨刀霍霍準備量產

300期專刊

- 建構具有核心價值的人本經濟體系
- 亞洲矽谷計畫重塑台灣全球產業體系定位

專題報導

- 示波器觸發和解碼軟體提升介面除錯成效
- 量測和模擬PAM-4關聯性

產業觀察

-iPhone 7內在升級 將引領手機新革命

量測進化論

-三星Note 7究竟出了什麼問題？

特別報導

-新時代的淘金夢 智慧未來商機無限

焦點議題

-實踐Fintech仍是未知數

strong>矽島論壇

- 日月光與矽品整合樹立台灣半導體業新標竿
- 廠商如何擁抱自造者運動？